

---

## (FR) ENA SEAL - Système adhésif Ena Bond

### Informations sur le produit

Sealant de faible viscosité à base de résine photopolymérisable

### Indications

A. Résine adhésive pour système de Mordançage/Rinçage en 3 étapes (associée à ENA BOND adhésif photopolymérisable) dans le cadre de :

- restaurations directes employant un composite photopolymérisable
- restaurations indirectes en céramique ou en composite (inlays, onlays, facettes)

B. Conditionneur de surfaces composites, liquide pour instruments de modelage et pinceaux

C. Scellement des surfaces des dents naturelles, des surfaces composites, des marges des composites anciens et des surfaces des résines pour couronnes et bridges provisoires

### Instructions d'utilisation

#### A) SYSTÈME ADHÉSIF ENA BOND MORDANÇAGE/RINÇAGE EN 3 ÉTAPES

Système adhésif de IV génération qui prévoit l'application de :

1. Etching Gel, Acide phosphorique à 37 %
2. ENA BOND, Adhésif photopolymérisable à utiliser comme Primer
3. ENA SEAL, Résine adhésive photopolymérisable à appliquer comme deuxième couche d'adhésif, pour garantir un scellement parfait et durable

Suivre les instructions d'utilisation d'ENA BOND. Après application et photopolymérisation de la première couche d'ENA BOND, appliquer une seconde couche d'ENA SEAL et éliminer l'excès de produit à l'air comprimé, puis photopolymériser 40 secondes. Poursuivre avec la stratification du composite.

#### B1) CONDITIONNEUR DE SURFACES COMPOSITES APRÈS FINITION

Appliquer une très fine couche d'ENA SEAL à l'aide d'un pinceau sur la surface du composite fraisé. Photopolymériser la couche de résine en l'exposant sur la totalité de sa surface à la lumière d'une lampe à photopolymériser halogène/LED pendant 20 secondes.

#### B2) LIQUIDE POUR INSTRUMENTS DE MODELAGE ET PINCEAUX

Il est possible d'humidifier les instruments et les pinceaux avec de l'ENA SEAL pendant l'application du composite. NOTE : Le pinceau ne doit pas être mouillé afin d'éviter l'altération du composite. NE PAS utiliser avec les masses "émail universel" HRi, ou la surface de l'émail deviendrait opaque.

#### C1) SCHELLEMENT DES SURFACES DES DENTS NATURELLES

Nettoyer à l'aide d'une pâte de prophylaxie, puis mordancer 5 secondes avec ENA ETCH. Rincer avec de l'eau et sécher à l'air comprimé exempt d'huile. Appliquer une très fine couche d'ENA SEAL à l'aide d'un pinceau ou d'une mini-éponge sur la dent. Photopolymériser la couche de résine en l'exposant sur la totalité de sa surface à la lumière d'une lampe à photopolymériser halogène/LED pendant 20 secondes.

#### C2) SCHELLEMENT DES SURFACES DES COMPOSITES ANCIENS

Raviver la surface du composite à l'aide d'une fraise ou d'une microsableuse intra-orale. Rincer avec de l'eau et sécher à l'air comprimé exempt d'huile. Appliquer une fine couche d'ENA SEAL à l'aide d'un pinceau ou d'une mini-éponge sur le

composite, puis étaler à l'air comprimé. Photopolymériser la couche de résine en l'exposant sur la totalité de sa surface à la lumière d'une lampe à photopolymériser halogène/LED pendant 20 secondes.

### C3) SCELLEMENT DES SURFACES DES COMPOSITES FRAIS

Après finition de la restauration, nettoyer à l'alcool, puis appliquer une fine couche d'ENA SEAL à l'aide d'un pinceau ou d'une mini-éponge sur le composite, puis étaler à l'air comprimé. Photopolymériser la couche de résine en l'exposant sur la totalité de sa surface à la lumière d'une lampe à photopolymériser halogène/LED pendant 40 secondes. Polir et glacer avec le système Enamel Plus SHINY.

### C4) SCELLEMENT DES SURFACES DES RÉSINES PROVISOIRES

Appliquer une fine couche d'ENA SEAL à l'aide d'un pinceau ou d'une mini-éponge sur la surface de la résine, puis étaler à l'air comprimé. Photopolymériser la couche de résine en l'exposant sur la totalité de sa surface à la lumière d'une lampe à photopolymériser halogène/LED pendant 20 secondes.

**Note : ENA SEAL ne polymérisera pas par réaction chimique (chémpolymérisation). Si elle n'est pas utilisée immédiatement, placer la résine dans un godet muni d'un couvercle de protection contre la lumière, afin d'empêcher sa polymérisation prématurée sous la lumière ambiante.**

**PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE MORDANÇAGE :** Il est essentiel que l'émail et la dentine mordancés ne soient pas contaminés ; le cas échéant, renouveler l'étape de mordantage. Suivre attentivement les instructions d'utilisation d'ENA ETCH.

### Contre-indications

En cas d'allergie connue ou d'hypersensibilité du patient à l'un des composants de ce produit, nous ne recommandons pas son utilisation, ou uniquement sous étroite surveillance médicale. Le cas échéant, la composition du dispositif médical pourra être fournie sur demande. Avant toute utilisation, le praticien est tenu de prendre en compte les interactions connues et réactions croisées du produit avec d'autres substances présentes dans la bouche du patient.

**Conservation :** Température comprise entre 3°C/38°F et 25°C/77°F.

**Notes supplémentaires :** Ne pas conserver les résines adhésives à proximité de matériaux à base d'eugénol, éviter leur contact direct avec les matériaux à base d'eugénol. L'eugénol peut affecter la polymérisation de l'adhésif et entraîner des décolorations. Éviter tout contact cutané, notamment chez les personnes ayant des antécédents d'allergie aux résines. Utiliser à température ambiante (20°C/68°F-25°C/77°F). EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE L'ART DENTAIRE.

**Contient :** diméthacrylate de tétraméthylène, oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine

### Mentions de danger

Peut provoquer une allergie cutanée.

### Conseils de prudence

Éviter de respirer les vapeurs / aérosols. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.